

台灣銘奮電子科技有限公司

是一家以銷售進口半導體封裝材料為主，以提供工程設計及解決方案、強大的技術支持為輔的高科技公司。

產品覆蓋：氣密性封裝、光通訊、LED封裝和照明、半導體封裝、電子組裝、工業工程六大行業；典型產品：導電銀膠和納米銀膠、絕緣膠、導熱灌封膠、結構膠、塑封料、金剛石銅等。

● 電子灌封材料

● 磁 鐵 塗 料

● 塑 封 料

● 背面研磨膠帶

● 厚 膜 材 料

● 金 剛 石 銅

● RFID
各 向 異 性 導 電 膠

● 晶片黏接膜(DAF)

● 錫膏、助焊劑

● 半導體/高功率器件
LED用銀膠

● 密 封 蓋 板

● 焊料、線材等